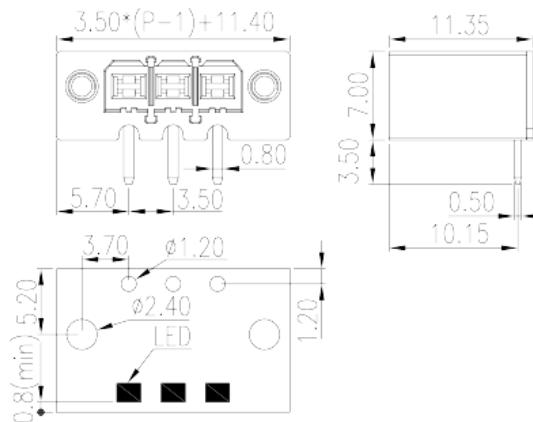


0225-13XXL

Клеммные колодки для печатных плат >
Разъем печатной платы — гнездо (на плату)

Date:2026-02-09



The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Описание продукта

Pitch: 3.50mm, 300V, 8A

Общая информация о продукте

Краткое описание	PCB Connector - Socket, Reflow Soldering
Категория продукта	PCB Connector - Socket
Шаг (мм)	3.5
Цвет	Black (default)
Тип фиксатора	With threaded flange
Метод пайки	Reflow Soldering
Длина (мм)	3.50*(P-1)+11.4
Ширина (мм)	11.35
Высота (мм)	7
Размер вывода (толщина x ширина) (мм)	0.5x0.8
Диаметр отверстия для печатной платы	1.2
Количество контактов	02P~24P
Уровень	Single level

Информация о материалах

Изоляция изоляционный материал	HIGH-TEMPERATURE PLASTICS
Класс огнестойкости, в соответствии с UL94	V0
Сопротивление изоляции	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V
Материал проводника	HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
Покрытие поверхности проводника	Tin PLATED
MSL	2

Информация о материалах

Номинальное напряжение (V)	630
Номинальный ток (A)	15
Номинальное напряжение (II/2)(V)	630
Номинальное напряжение (III/2)(V)	320
Номинальное напряжение (III/3)(V)	250
Номинальное импульсное напряжение (II/2) (kV)	4
Номинальное импульсное напряжение (III/2) (kV)	4
Номинальное импульсное напряжение (III/3) (kV)	4
Момент затяжки с фланцем. Макс. (Нм)	0.1

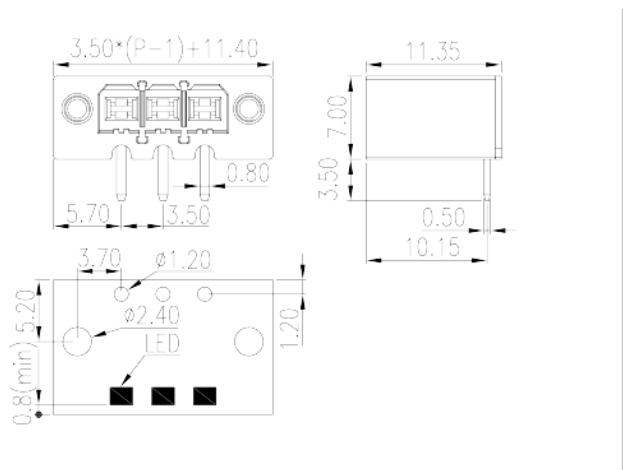
Технические данные - IEC

Номинальное напряжение (UL / CUL Группа B) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа B) (A)	8
Номинальное напряжение (UL / CUL Группа D) (V)	300
Номинальный ток (UL / CUL Группа D) (A)	8

Окружающая среда и безопасность

Защита пальцев (ДА или НЕТ)	YES
Рабочая Температура. Макс. (° C)	120
Рабочая Температура. Мин. (° C)	-40

Чертежи



Приналежності

